



Reccmmended PCB Layout

- 要求: 1.表面镀金
2.吸塑盒包装, 100pcs/盒
3.中心针磷铜, 用于PCB插板。

NO	DESCRIPTION描述	MATERIAL材质	SPECIFICATION规格	QTY数量	Limits	A(±)	B(±)	C(±)	D(±)	E(±)	F(±)	SIGNATURE	DATE作成日期	SH-Link RF射频	深圳市思翰铭科技有限公司 Shenzhen Sihanming Technology Co., Ltd	
6	Cover 后盖	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1	0-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	DRAWN BY 尚仕伟	2016.06.30	SCALE 比例	WEIGHT 重量(g)	PERSPECTIVE 视角方法
5	Backseat 后座	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1	6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25					
4	Insulator 绝缘体	PTFE 铁弗龙		1	18-30	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35	CHECKED BY		ITEM NO 品号	PART DESCRIPTION 品名	
3	Insulator 绝缘体	PTFE 铁弗龙		1	30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.50					
2	Inner conductor 中心针	Phosphor bronze 磷铜	GOLD PLATED 镀金	1	50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65	APPROVED BY		SHM. 030. 036	SMA-KWE-8	
1	Body 壳体	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1	80-120	0.20	0.25	0.30	0.50	0.65	0.80					
NO					120-180	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95					
					180-250	0.35	0.50	0.65	0.95	0.95	1.15					